

採用応募者向け明示事項

株式会社ビルドシステム

当社にお渡しいただいた個人情報は、当社の基本姿勢とその取扱い基準を明確化した「個人情報保護マネジメントシステム」に基づき、以下のように扱わせていただきます。

- (a) 個人情報の取得・利用目的
当社は、履歴書等に記載された個人情報を採用選考及びその結果通知に必要な範囲内で取扱います。
- (b) 個人情報の提供
当社は、本人の同意がある場合及び人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときを除き、個人情報を第三者に提供しません。
- (c) 個人情報の取扱いの委託
個人情報の取扱いの委託は行いません。
- (d) 個人情報を与えることの任意性
個人情報の提出は任意です。ただし、提出いただけない場合には(a)に掲げた利用目的が達成できなくなります。
- (e) 個人情報の開示等
開示対象個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求める権利(開示等という)があります。また個人情報についての苦情・相談は、総務担当にご相談下さい。

株式会社ビルドシステム

(所在地) 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目3番 NAビル6階
(電話番号) 03-3526-2068

- (f) クッキー情報など
クッキー情報など、本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得することはありません。

今回お預かりした履歴書及び本人確認書類は、ご要望にお応えできない場合には1ヵ月後までに、又辞退された場合には2ヵ月後までに、当社で責任をもってシュレッダー処理致します。

株式会社ビルドシステム

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1丁目3番 NAビル6階

TEL: 03-3526-2068

代表取締役 渡邊 誠

株式会社ビルドシステム 御中

私は、個人情報の取扱いについて、当該「採用応募者向け明示事項」に同意いたします。

(西暦) 年 月 日

氏名 _____ 印 _____